

DAFTAR PUSTAKA

- Billmeyer .F. W., 1957. *Textbook of Polymer Science*. Interscience Publisher, A Division of John Wiley and Sons, New York and London.
- Brown. H.P., A.J. Panshin dan C.C. Forsaith, 1952. *Text Book of Wood Technology*. Vol. II. Mc. Graw Hill Book Company, New York.
- Charles. B., 1989. Emisi Formaldehida Pada Papan Partikel. *Majalah Teknologi Jurusan THH, IPB*.
- Christensen. R.I., 1972. *Test for Measuring Formaldehyde Resin Bonded Particleboard and Plywood*. *Forest Product Journal*. 22 (4) : 17 - 20.
-, 1981. *Formaldehyde Emission from Particleboard*. *Holz als Roh Und Werkstoff*. 39 : 231-234.
- De Bruyne. N.A. dan R. Houwink, 1965. *Adhesion and Adhesive*. Elsevier Publishing Company, New York.
- Dumanauw. J.F., 1982. *Mengenal Kayu*. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
- Heyne. K., 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia Vol II*. Yayasan Sarana Wana Jaya, Jakarta.
- Kollmann. F.F.P., E.W. Kuenzi, dan A.J. Stamm, 1975. *Principle of Wood Science and Technology Vol II*. Wood Base Materials, New york.
- Martawijaya. A dan L. Kartasudjana, 1982. *Ciri Umum dan Kegunaan Jenis Kayu Indonesia*. BPHH. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Bogor.
- Martawijaya. A. dan L. Kartasudjana, 1989. *Atlas Kayu Indonesia Jilid I*. BPHH, Bogor.
- Meyer. B., W.E. Johns., dan J.K. Woo., 1980. *Formaldehyde Release from Sulfur Modified UF Resin System*. *Forest Product Journal*. 34 (5) : 35-41.

- Pizzi. A., 1983. *Wood Adhesive Chemistry and Technology*. Marcel Dikker, Inc. New York.
- Prayitno. T.A., 1994a. *Perekatan Kayu*. Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
-, 1994b. *Perekat Kayu*. Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
-, 1994c. *Teknologi Kayu Lapis*. Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.
-, 1995. *Petunjuk Praktikum Teknologi Kayulapis*. Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
-, 1998. *Emisi Formaldehida pada Papan Partikel dan Panel Berbasis Kayu*. Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
- Sjostrom. E., 1995. *Kimia Kayu. Dasar-dasar dan Penggunaan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soenardi. P., 1995. *Kimia Kayu*. Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
- Suhartati. T., 1988. *Pengaruh Suhu, Lama Pengempaan dan Perekat Terlabur terhadap Beberapa Sifat Fisik dan Keteguhan Rekat Kayulapis*. Skripsi, tidak diterbitkan.
- Supadi, 1988. *Pengaruh Perbandingan Molekul Urea dan Formaldehida, dan Suhu Pengempaan terhadap Emisi Formaldehida serta Keteguhan Rekat Kayulapis Kemiri*. Skripsi, tidak diterbitkan.
- Sutigno. P. dan S. Sumadiwangsa, 1985. *Pengaruh Komposisi Perekat terhadap Emisi Formaldehida dan Keteguhan Kayulapis*. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*. 2 (2) : 20 - 25.
- Wospakrik. M.Y., 1984. *Emisi Formaldehida dari Kayulapis*. Makalah Hasil Studi Pustaka. Dies Natalis Faperta Uncen Manokwari, Irian Jaya.